



2026 Asia-Pacific Microwave Conference

APMC2026

2026年アジア・パシフィックマイクロ波会議

会期: 2026年11月8日(日)-11日(水)

Dates: November 8(Sun.)-11(Wed.), 2026

会場: 福岡国際会議場

Venue: Fukuoka International Congress Center

展示会・スポンサーシップ募集要項

Exhibition and Sponsorships prospectus

- ・企業展示 | Exhibition
- ・Webバナー広告 | Web Banner Advertising
- ・アイテムスポンサー | Item Sponsor
- ・協賛スポンサー | Sponsorship Package

Organized by



The Institute of Electronics, Information
and Communication Engineers (IEICE) of Japan

Operational Management by



Nikkan Kogyo Communications, Inc.



2026 Asia-Pacific Microwave Conference

APMC2026

Dates: November 8- 11, 2026 Venue: Fukuoka Convention Center

展示・スポンサー募集のご案内

APMC2026 実行委員長

西川 健二郎 (鹿児島大学 教授)

2026年11月8日(日)から11月11日(水)までの4日間にわたり開催予定の 2026 Asia-Pacific Microwave Conference (APMC 2026) は、アジア・太平洋地域におけるマイクロ波・ミリ波工学分野の学術的発展ならびに産業応用の促進を目的とした国際会議です。本会議は、IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS) および European Microwave Week (EuMW) と並び、世界的に高い評価を受けているマイクロ波分野の主要国際会議として、長年にわたり継続的に開催されています。

APMC2026では、“Microwave Innovation from Kyushu as Japan’s Historical Gateway”をコンセプトに掲げ、日本の歴史的な国際交流の玄関口である九州の地から、マイクロ波・ミリ波技術を核とした次世代通信、量子技術、宇宙・IoT分野などへの技術革新を国内外へ発信することを目指しております。九州は、これまで日本とアジアを結ぶ技術・文化交流の拠点として重要な役割を果たしてきた地域であり、現在においても先端電子デバイス、半導体、通信・計測技術を中心とした産学連携が活発に展開されています。

本会議の開催期間中には、関連業界の皆様にご参加いただく併設展示会を開催し、マイクロ波・ミリ波関連機器、デバイス、材料、計測・評価技術、設計・シミュレーションツール、各種システム応用など、最新の技術・製品をご紹介いただく機会を設けております。2026年11月9日から11日にかけて実施される本展示会には、国内外の研究者、技術者、企業の研究開発担当者が多数来場する予定であり、貴社技術の情報発信のみならず、新たな技術交流、人材交流、将来の事業創出に資する有意義な場となるものと確信しております。

つきましては、APMC 2026の開催趣旨をご理解賜り、本展示会へのご出展や協賛、広告掲載等をご検討いただきますよう、ここに謹んでご案内申し上げます。九州から世界へと広がるマイクロ波イノベーションの発信の場として、皆様の積極的なご参加を心よりお願い申し上げます。

Conference Topics

Active Devices and Circuits

Low-noise devices and circuits / High-power devices and circuits / Wide band-gap semiconductor devices / Microwave tubes / Control circuits (mixers, oscillators, switches, etc.) / MMICs and RFICs / Millimeter-wave and terahertz (THz) integrated circuits / Graphene and other emerging material-based devices / Rectennas and RF energy conversion circuits

Passive Components

Passive components and circuits (couplers, hybrids, and divider s/combiners) / Planar and non-planar resonators, filters, and multiplexers / Waveguides and transmission lines / Ferrite components, SAW devices, RF MEMS / LTCC devices / Packaging and manufacturing techniques / Metamaterials and metasurfaces / Plasmonic, photonic, and optical components

Field Analysis, Simulation and Characterization

Electromagnetic field theory / Analytical methods and numerical techniques / CAD and optimization algorithms / Multiphysics modeling and simulation techniques / Interaction of EM waves with materials and tissues / Measurement techniques and systems (RF to THz) / Electromagnetic compatibility (EMC) and interference mitigation

Antennas and Propagation

Antenna theory and design / Microwave and millimeter-wave antennas / Sub-THz, THz, and optical antennas / Broadband and multi-band antennas / Small antennas / Array, reflectarrays, reconfigurable, adaptive, and smart antennas / MIMO antenna systems / Digital beamforming and multi-beam systems / Propagation and scattering analysis / Wireless channel modeling and characterization / Antenna measurements techniques

Microwave, Millimeter-Wave, and THz Systems and Applications

Microwave and millimeter-wave system design / Sub-THz and THz system implementations / MIMO and massive MIMO systems / Sensing, IoT, M2M and RFID systems / Near-field communication (NFC) systems / Microwave photonic components and systems / Radar, imaging, and detection systems / Software-defined, cognitive, and smart radio systems / Satellite communication systems / Wearable devices and systems / Mobility systems and intelligent transportation applications

Emerging Technologies and Applications

Beyond 5G, and 6G systems / Space applications and systems / Artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) in microwave and EM design / Wireless power transfer (WPT) systems / Energy harvesting devices and systems / Quantum technologies / Microwave superconductivity technologies / Cryogenic technologies / Biological and healthcare applications of microwaves / Health monitoring and diagnostic systems / Microwave heating and chemistry applications / Nanomaterials and nanostructures / Green, low-carbon, and sustainable microwave technologies

APMC2026 Committee Officers

International Steering Committee

Atsushi SANADA
The University of Osaka

APMC Japan National Committee

Tadashi KAWAI
University of Hyogo

Steering Committee

Kenjiro NISHIKAWA
Kagoshima University

General Affairs Committee

Yasunori SUZUKI
Okayama Prefectural University

Technical Program Committee

Ryo ISHIKAWA
The University of Electro-Communications

Finance Committee

Tomohiko MITANI
Kyoto University

Local Arrangements Committee

Haruichi KANAYA
Kyushu University

Registration Committee

Hiromichi YOSHIKAWA
Kyocera Corporation

Ceremony Committee

Ramesh POKHAREL
Binghamton University

Publicity Committee

Kaoru SUDO
Murata Manufacturing Co., Ltd.

Publication Committee

Hiroaki IKEUCHI
Toshiba Corporation

Exhibition Committee

Tsunayuki YAMAMOTO
NIT, Tsuyama College

展示会概要

展示会期 11月8日(日) 12:00~17:00
11月9日(月) 9:30~17:00
11月10日(火) 9:30~17:00
11月11日(水) 9:30~15:00

搬入 11月7日(土) 16:00~17:00
11月8日(日) 9:00~12:00

搬出 11月11日(水) 15:00~16:30

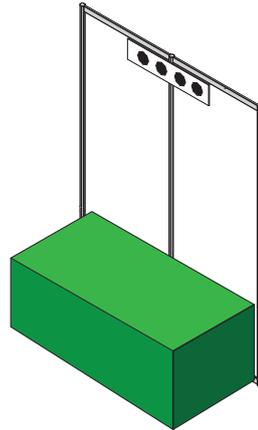
募集締切日
2026年
10月2日(金)

展示場所 福岡国際会議場2階 多目的ホール

出展費用

1小間 200,000円(税別)

●展示会場内に休憩エリア(ランチ、コーヒー
ブレイク)を設置いたします



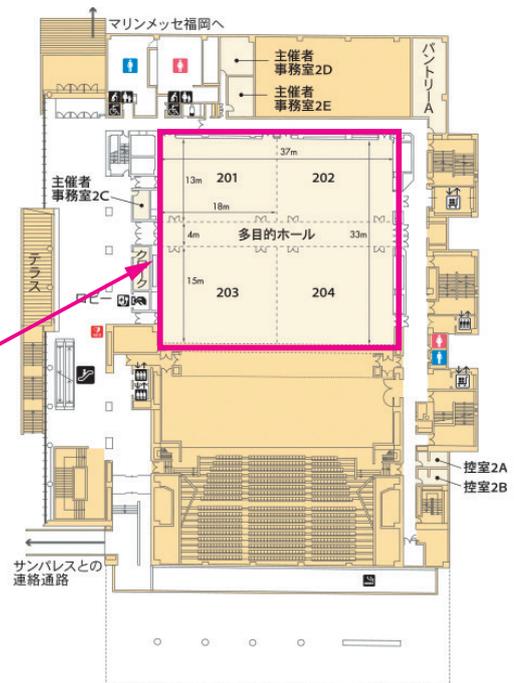
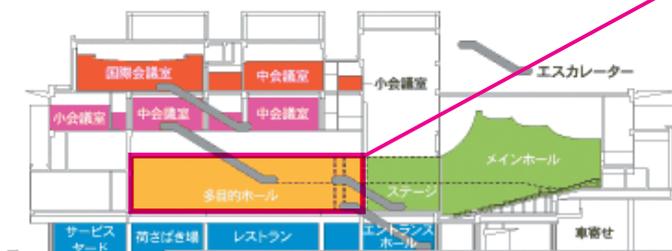
出展料金に含まれる備品等

展示小間	1小間(W1980×H2400mm)
社名板	1枚
展示台	1台(W1800×D900×H700mm)
イス	1脚
蛍光灯	1灯
電気	PC程度まで可
コンセント	1個(2口)

【展示追加オプション(有料)】

- カタログスタンド(1台)7,500円
- その他(電力追加、スポットライト等)はご相談ください。

▶会場図



募集締切日
2026年
9月8日(火)

協賛スポンサー

協賛	料金(税別)	提供するサービス						
		展示	WEB バナー 広告	カンファ レンス バッグへの ロゴ掲載	コーヒー ブレイク 看板	レセプ ション 看板	バンケット 看板	会議 無料聴講
Diamond	1,000,000円	1小間	○ (大)	○	○	○	○	3名
Platinum	800,000円	1小間	○ (大)	○	-	○	○	2名
Gold	400,000円	1小間	○ (小)	○	-	-	-	1名

WEBバナー広告 (価格は税別)

APMC2026オフィシャルサイトにバナー広告を掲載いただけます。

- バナー(大) : 150,000円
- バナー(小) : 80,000円



APMC2026オフィシャルサイト

募集締切日
2026年
10月6日(火)

アイテムスポンサー企画 (価格は税別)

参加者に配布するノベルティや、参加者が集まるレセプション、バンケットの会場にロゴ広告を掲載いただけます。

- カンファレンスバッグ : 150,000円
- ボールペン : 100,000円
- コーヒーブレイク(看板) : 100,000円
- レセプション(看板) : 100,000円
- バンケット(看板) : 100,000円
- 名札ネックストラップへの社名掲載 : 150,000円

募集締切日
2026年
9月8日(火)